



平成 27 年 12 月 3 日

各 位

会 社 名 株式会社三井ハイテック
代表者名 代表取締役社長 三井 康誠
(コード番号 6966 東証第 1 部・福証)
問合せ先 取締役管理本部長 白川 裕之
(TEL 093-614-1111)

海外子会社の設立に関するお知らせ(開示事項の経過報告)

当社は、平成 26 年 12 月 2 日付でカナダにおいて子会社を設立することを公表いたしました。本日開催の取締役会において同社工場の建設を開始することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 工場建設の概要

- (1) 敷地面積：46,260 m²
- (2) 工場面積：9,670 m²
- (3) 着工予定：平成 28 年 3 月
- (4) 完成予定：平成 29 年 3 月
- (5) 工場建設費用：約 18 億円 (予定)

2. 子会社の概要

- (1) 商 号：Mitsui High-tec (Canada) , Inc.
- (2) 工場建設地：カナダ オンタリオ州 ブラントフォード市
- (3) 代 表 者：川野 和義
- (4) 主な事業内容：モーターコアの製造及び販売
- (5) 資 本 金：1,500 万カナダドル (約 15 億円) (予定)
- (6) 設立年月日：平成 27 年 1 月 12 日
- (7) 出 資 比 率：当社 100%
- (8) 決 算 期：1 月 31 日
- (9) 事業開始時期：平成 29 年 7 月 (予定)

3. 今後の見通し

当該子会社の工場建設による当社グループの当期連結業績に与える影響はありません。

以 上